

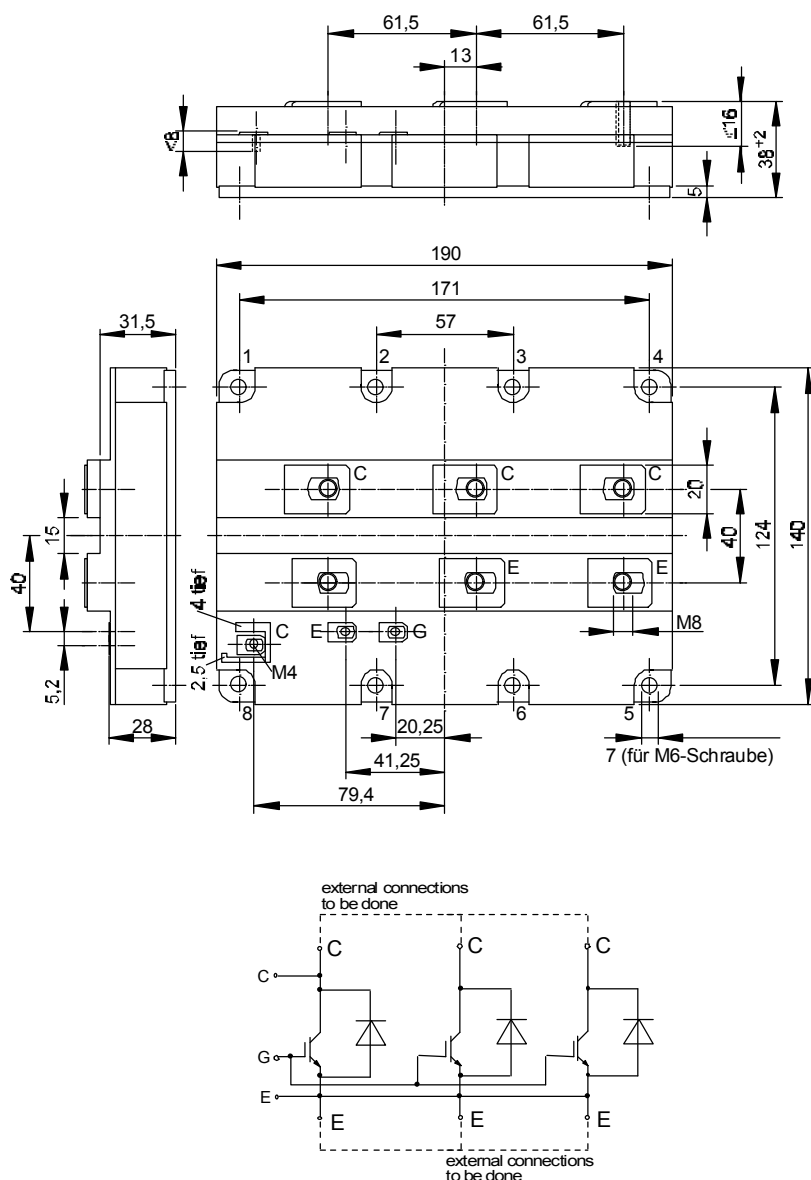


European Power-Semiconductor and Electronics Company

Marketing Information

FZ 2400 R 12 KF4

www.DataSheet4U.com



FZ 2400 R 12 KF4

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung	collector-emitter voltage	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200 V
Kollektor-Dauergleichstrom	DC-collector current		I_C	2400 A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom	repetitive peak collector current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{CRM}	4800 A
Gesamt-Verlustleistung	total power dissipation	$t_c = 25^{\circ}\text{C}$, Transistor / Transistor	P_{tot}	15 kW
Gate-Emitter-Spitzenspannung	gate-emitter peak voltage		V_{GE}	$\pm 20 \text{ V}$
Dauergleichstrom	DC forward current		I_F	2400 A
Periodischer Spitzenstrom	repetitive peak forw. current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	4800 A
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f=50 Hz, t= 1 min.	V_{ISOL}	2,5 kV

Charakteristische Werte / Characteristic values: Transistor

				min.	typ.	max.
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung	collector-emitter saturation voltage	$i_C = 2,4 \text{ kA}, V_{GE} = 15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CE \text{ sat}}$	-	2,7	3,2 V
		$i_C = 2,4 \text{ kA}, V_{GE} = 15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	3,4	4 V
Gate-Schwellenspannung	gate threshold voltage	$i_C = 96 \text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5 V
Eingangskapazität	input capacity	$f_o = 1 \text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	C_{ies}	-	170	- nF
Kollektor-Emitter Reststrom	collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	i_{CES}	-	48	- mA
		$V_{CE} = 1200 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	240	- mA
Gate-Emitter Reststrom	gate leakage current	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	i_{GES}	-	-	600 nA
Emitter-Gate Reststrom	gate leakage current	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	i_{EGS}	-	-	600 nA
Einschaltzeit (induktive Last)	turn-on time (inductive load)	$i_C = 2,4 \text{ kA}, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_L = \pm 15 \text{ V}$	t_{on}	-	0,7	- μs
		$V_{LR} = 15 \text{ V}, R_G = 0,47 \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		-	0,8	- μs
		$V_{LR} = 15 \text{ V}, R_G = 0,47 \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	0,9	- μs
Speicherzeit (induktive Last)	storage time (inductive load)	$i_C = 2,4 \text{ kA}, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_L = \pm 15 \text{ V}$	t_s	-	0,9	- μs
		$V_{LR} = 15 \text{ V}, R_G = 0,47 \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		-	1,0	- μs
		$V_{LR} = 15 \text{ V}, R_G = 0,47 \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	0,1	- μs
Fallzeit (induktive Last)	fall time (inductive load)	$i_C = 2,4 \text{ kA}, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_L = \pm 15 \text{ V}$	t_f	-	0,15	- μs
		$V_{LR} = 15 \text{ V}, R_G = 0,47 \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		-	0,15	- μs
		$V_{LR} = 15 \text{ V}, R_G = 0,47 \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	0,15	- μs

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor	turn-on energy loss per pulse	$i_C = 2,4 \text{ kA}, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_L = \pm 15 \text{ V}$	E_{on}	-	310	- mWs
Einschaltverlustenergie pro Puls		$L_S = 40 \text{ nH}, R_G = 0,47 \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	410	- mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls	turn-off energy loss per pulse	$i_C = 2,4 \text{ kA}, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_L = \pm 15 \text{ V}$	E_{off}	-	410	- mWs
		$L_S = 40 \text{ nH}, R_G = 0,47 \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	2,2	2,7 V
Inversdiode / Inverse diode	forward voltage	$I_F = 2400 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_F	-	2	2,5 V
Durchlaßspannung		$I_F = 2400 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	2	2,5 V
Rückstromspitze	peak reverse recovery current	$I_F = 2,4 \text{ kA}, -di_F/dt = 12 \text{ kA}/\mu\text{s}$	I_{RM}	-	750	- A
		$V_{RM} = 600 \text{ V}, V_{EG} = 10 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		-	1200	- A
		$V_{RM} = 600 \text{ V}, V_{EG} = 10 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	80	- μAs
Sperrverzögerungsladung	recovered charge	$I_F = 2,4 \text{ kA}, -di_F/dt = 12 \text{ kA}/\mu\text{s}$	Q_f	-	270	- μAs
		$V_{RM} = 600 \text{ V}, V_{EG} = 10 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	270	- μAs

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	0,0084 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$
		Diode / diode, DC		0,014 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Module / per Module	R_{thCK}	typ. 0,006 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Höchstzul. Sperrschichttemperatur	max. junction temperature		$T_{vj \text{ max}}$	150 $^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur	operating temperature		$T_{c \text{ op}}$	-40...+125 $^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur	storage temperature		T_{stg}	-40...+125 $^{\circ}\text{C}$

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Innere Isolation	internal insulation			Al_2O_3
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung	mounting torque	terminals M6 / tolerance $\pm 15\%$	M1	5 Nm
		terminals M4 / tolerance +5 / -10%	M2	2 Nm
		terminals M8		8...10 Nm
Gewicht	weight		G	ca. 2300 g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

Bedingung für den Kurzschlußschutz / Conditions for short-circuit protection

$t_{fg} = 10 \mu\text{s}$	$V_{CC} = 750 \text{ V}$
$V_L = \pm 15 \text{ V}$	$V_{CEM} = 850 \text{ V}$
$R_{GF} = R_{GR} = 0,47 \Omega$	$i_{CMK1} \approx 15000 \text{ A}$
$t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$i_{CMK2} \approx 13000 \text{ A}$

Unabhängig davon gilt bei abweichenden Bedingungen / with regard to other conditions $V_{CEM} = V_{CES} - 12 \text{ nH} \times |di_C/dt|$

FZ 2400 R 12 KF4

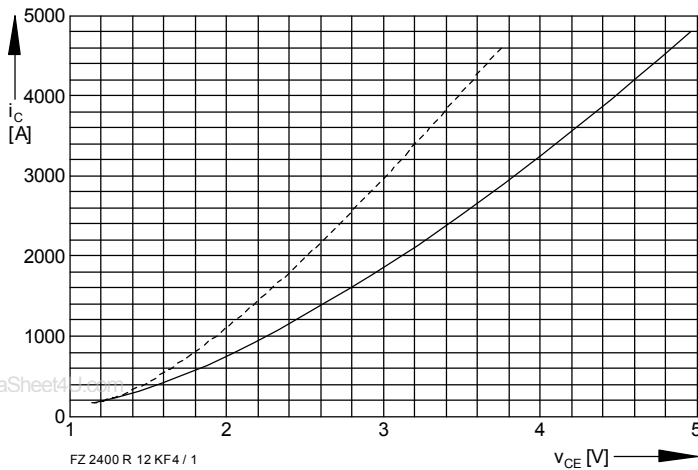


Bild / Fig. 1
 Kollektor-Emitter-Spannung im Sättigungsbereich (typisch) /
 Collector-emitter-voltage in saturation region (typical)
 $V_{GE} = 15\text{ V}$
 - - - $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$
 — $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

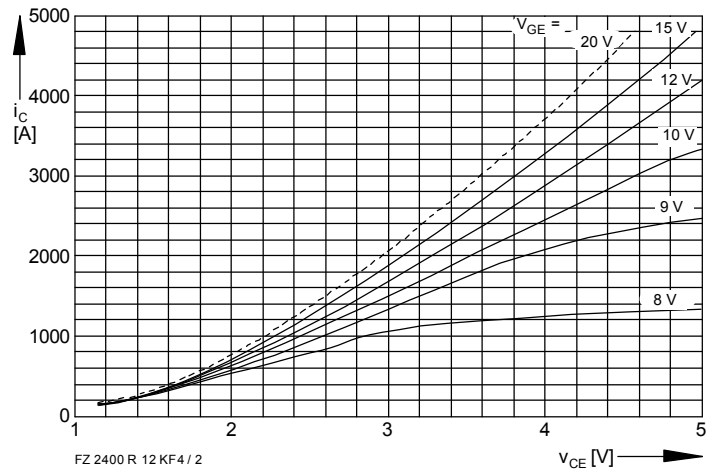


Bild / Fig. 2
 Kollektor-Emitter-Spannung im Sättigungsbereich (typisch) /
 Collector-emitter-voltage in saturation region (typical)
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

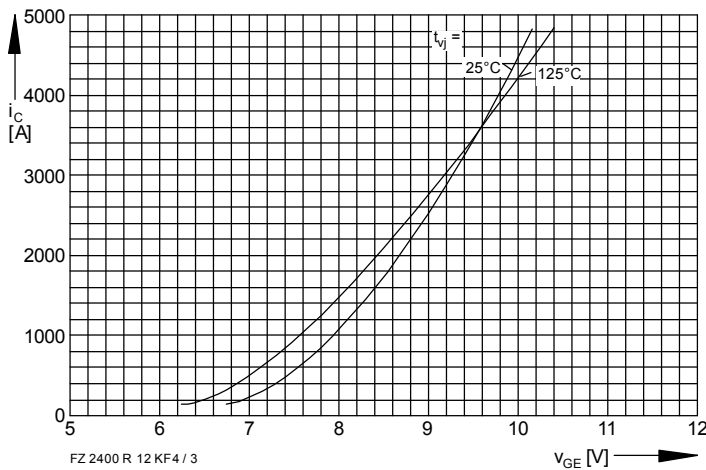


Bild / Fig. 3
 Übertragungscharakteristik (typisch) /
 Transfer characteristic (typical)
 $V_{CE} = 20\text{ V}$

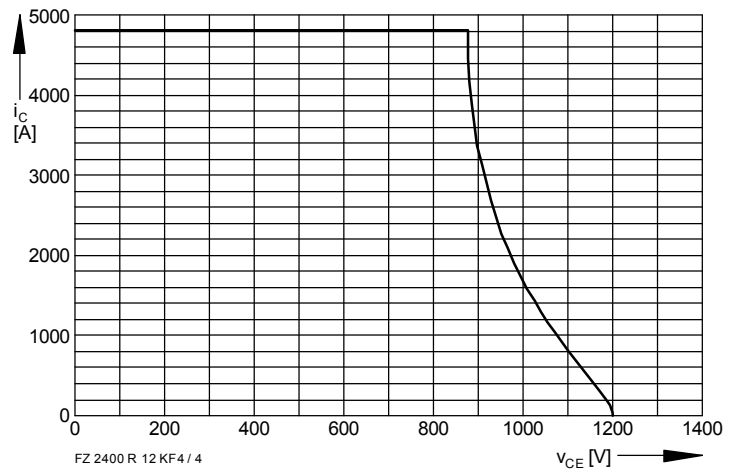


Bild / Fig. 4
 Rückwärts-Arbeitsbereich /
 Reverse biased safe operating area
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$
 $V_{LF} = V_{LR} = 15\text{ V}$
 $R_G = 0,47\ \Omega$

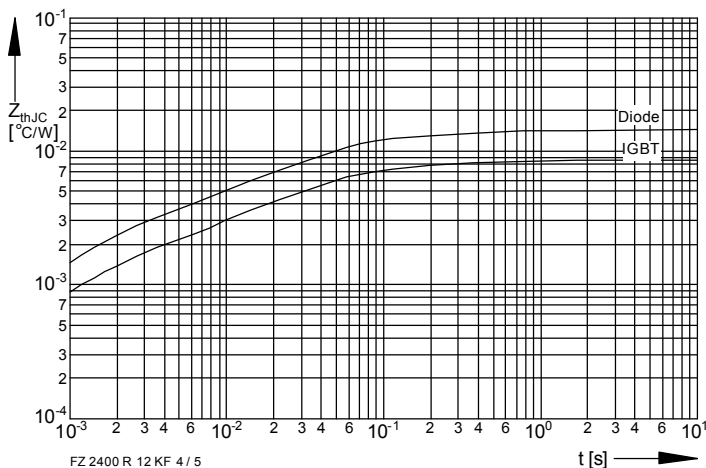


Bild / Fig. 5
 Transienter Wärmewiderstand (DC) /
 Transient thermal impedance (DC)

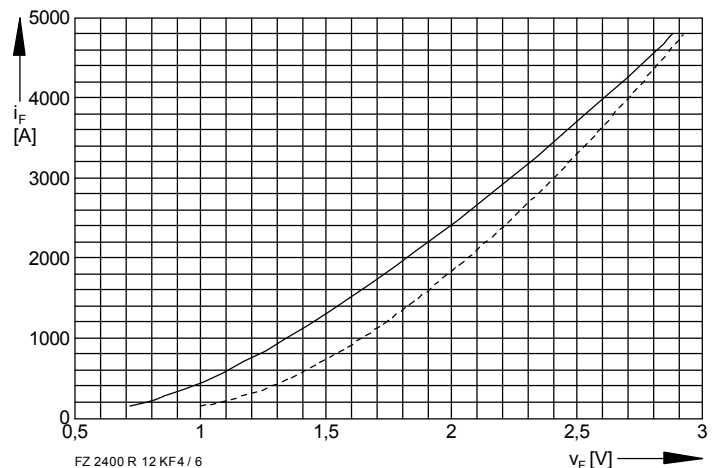


Bild / Fig. 6
 Durchlaßkennlinien der Inversdiode (typisch) /
 Forward characteristics of the inverse diode (typical)
 - - - $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$
 — $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$